活动编号	RD02					
研发活动名称	拉伸高频多	5心电路机器制备2	方法的研究	起止时间	2020-06-01 -	- 2020-13-31
技术领域	新材料、金属材料、金属及金属基复合新材料制备技术					
技术来源	企业自有技术		知识产权	(编号)	IP10	
研发经费总预 算(万元)	450	研发经费近三年 总支出(万元)	353. 03	其中	2018	0
					2019	0
					2020	353. 03
目的及组织实 施方式(限 400字)	立项目的:四百字测试四百字测试四百字测试四百字测试四百字测试四百字测试四百字测试四百字测试					
核心技术及创 新点(限400字)	x'x'x'xxxxxx					
取得的阶段性成果(限400字)	适配测试适配测试适配测试适配测试适配测试适配测试适配测试适配测试适配测试适配测试					